

Baumit FlexUni Gel

Elastyczna, żelowa zaprawa klejowa do płytek



- **innowacyjna receptura żelowa**
- **doskonała urabialność i obróbka**
- **wysoka wydajność i szeroki zakres grubości**

Produkt Elastyczna, wodo- i mrozoodporna, hydraulicznie wiążąca, modyfikowana polimerami, cementowa zaprawa klejowa o formule żelowej. Grubość warstwy 2-15 mm. Klasa C2 TE zgodnie z normą EN: 12004. Posiada certyfikat EMICODE EC1^{PLUS}.

Właściwości Formuła żelowa - umożliwia dostosowanie konsystencji kleju do indywidualnych preferencji wykonawcy i konkretnego zastosowania - od gęstej i kremowej masy, aż do płynnej (zapewniając wysoką przyczepność). Tiksotropowa – o zmniejszonym spływie (przy użyciu dolnej granicy wody) oraz o wydłużonym czasie otwartym. Pozwala uzyskać zużycie mniejsze nawet o ok. 10% w porównaniu do standardowej zaprawy klejowej.

Przeznaczenie Przeznaczona do przyklejenia różnego rodzaju okładzin ceramicznych i kamiennych średniego i dużego formatu - płytek ceramicznych, gresowych, mozaiki ceramicznej, glazury i terakoty, o niskiej i standardowej nasiąkliwości. Do stosowania na wszelkie podłoża mineralne oraz powierzchnie o zwiększonych obciążeniach mechanicznych i termicznych, wewnątrz i na zewnątrz budynków np. na tarasach, balkonach, schodach itp. oraz na podłoża z ogrzewaniem podłogowym.

Dane techniczne	Klasyfikacja:	C2 TE wg PN-EN 12004:2002
	Czas obróbki:	ok. 4 godz.
	Czas otwarty:	ok. 30 min.
	Czas korekty:	ok. 5 min.
	Max. grubość warstwy:	15 mm
	Min. grubość warstwy:	2 mm

	Baumit FlexUni Gel 25 kg
Zużycie	ok. 1,4 kg/m ² /mm
Zapotrzebowanie wody	ok. 8 - 9,5 l/25kg



Opakowanie Worek 25 kg, 42 wor./pal. = 1050 kg

Przechowywanie W suchym i chłodnym miejscu, na paletach drewnianych, przez okres 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku.

Gwarancja jakości Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.

Bezpieczeństwo Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31) dostępną na żądanie klienta lub na stronie www.baumit.pl

Podłoże	<p>Podłoże musi być czyste, suche, nieprzemarznięte, odpylone i odtłuszczone, wolne od wykwitów, nośne i pozbawione luźnych cząstek. Zaprawę można stosować na podłoża mineralne np. beton, jastrych, gazobeton, klinkier, gotowe tynki cementowe i gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, gipsowe ścienne płyty budowlane, podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia - w tym anhydrytowe (odpowiednio zagruntowane).</p> <p>Nie stosować na: drewno, metal, tworzywa sztuczne, podłoża na bazie cementu przed zakończeniem procesów wiązania.</p>
Przygotowanie podłoża	<p>Podłoże oczyścić z pyłu, kurzu, oraz zagruntować odpowiednim preparatem: w przypadku podłoży chłonnych - Baunit Grund, w przypadku podłoży niechłonnych - Baunit SuperPrimer.</p>
Obróbka	<p>Zalecane narzędzia: wolnoobrotowe mieszadło elektryczne, pojemnik do mieszania, kielnia, paca zębata, gąbka.</p> <p>Do czystego pojemnika wlać odpowiednią ilość wody - zależnie od wymaganej konsystencji kleju, wsypać zawartość worka, a następnie wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy (czas mieszania ok. 3 minuty). Rozrobiony klej należy odstawić na ok. 5 minut i ponownie krótko wymieszać.</p> <p>W przypadku klejenia okładzin na ścianach i wymagany zmniejszonym spływie, należy stosować dolny zakres ilości wody. Używając odpowiedniej pacy zębatej, nanosić zaprawę klejową równomiernie na podłoże (pacę utrzymywać podczas rozprowadzania zaprawy pod kątem ok. 45 stopni do podłoża). Na powierzchniach narażonych na większe obciążenia oraz na zewnątrz, zaleca się nakładanie kleju metodą kombinowaną (nanoszenie zaprawy klejącej na podłoże i spodnią powierzchnię płytki).</p> <p>Kleić wyłącznie świeżą zaprawą, ewentualne jej pozostałości usuwać zwilżoną gąbką.</p> <p>Zalecane pokrycie spodu płytki klejem (wypełnienie przestrzeni podpłytkowej):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ wewnątrz budynków > 65% ■ na zewnątrz budynków oraz przy ogrzewaniu podłogowym > 90%.
Wskazówki	<p>Przestrzegać norm, wytycznych i innych informacji technicznych dotyczących podłoża i okładzin.</p> <p>Nie stosować w temperaturze poniżej + 5 °C lub powyżej +30 °C, w deszczu, przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze lub przeciągach. Przez ok. 12 godzin* chronić klejoną powierzchnię przed obciążeniami mechanicznymi i termicznymi - nie chodzić oraz nie obciążać ułożonych płytek. Płytki spoinować po ok. 24 godzinach (czas zależny od grubości kleju).</p> <p>* Podany czas dotyczy warunków aplikacji w temperaturze +20 °C i 60 % wilgotności. Większa grubość kleju, ilość wody zarobowej oraz w wysoka wilgotność powietrza i niższe temperatury znacząco wydłużają czas schnięcia.</p> <p>Do zaprawy klejowej nie dodawać żadnych innych materiałów! Nie moczyć podłoża ani płytek! Większe formaty płytek oraz wąskie spoiny znacznie wydłużają czas wysychania zaprawy. W przypadku kamienia naturalnego zalecane jest wykonanie próbnego klejenia (ryzyko przebarwień). Bezwzględnie przestrzegać podanego czasu otwartego naniesionej na podłoże zaprawy klejowej. Po przekroczeniu tego czasu zaprawę należy usunąć.</p>

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze „Ogólne warunki umów” znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego Przedstawiciela Handlowego.